<b>F</b> I
C 0 8 L 23/08
C 0 8 F 8/42
C 0 8 L 23/26
29/04 C
47/00
請求項の数7(全 21 頁) 最終頁に続く
(73)特許権者 000001085
株式会社クラレ
岡山県倉敷市酒津1621番地
(72)発明者 池田 薫
岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式会
社クラレ内
(72)発明者 佐藤 寿昭
岡山県倉敷市西津1621番地 株式会社ク
ラレ内
客查官 三谷祥子
<b>\$</b>
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 樹脂組成物

1

#### (57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 エチレン-ビニルアルコール系共重合体 (A) およびボロン酸基、ボリン酸基および水の存在下でボロン酸基またはボリン酸基に転化しうるホウ素含有基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基を有する熱可塑性重合体 (B) からなり、成分 (A) と成分 (B) の重量配合比が99:1~1:99である樹脂組成物。

【請求項2】 エチレン-ビニルアルコール系共重合体 (A) およびボロン酸基、ボリン酸基および水の存在下 10 でボロン酸基またはボリン酸基に転化しうるホウ素含有 基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基を有する熱可塑性重合体 (B) および熱可塑性重合体 (C) からなり、成分(A)と成分(B)の重量配合比が9 9:1~1:99であり、かつ成分(B)と成分(C)

2

## との合計量に対する成分(A)の重量配合比(A): [(B) + (C)]が99:1~1:99である樹脂組成物。

【請求項3】 成分(B)がボロン酸基、ボリン酸基および水の存在下でボロン酸基またはボリン酸基に転化し うるホウ素含有基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基を有するプロピレン系重合体である請求項1または2記載の樹脂組成物。

【請求項4】 成分(B)がボロン酸基、ボリン酸基および水の存在下でボロン酸基またはボリン酸基に転化しうるホウ素含有基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基を有するエチレン系重合体である請求項1または2記載の樹脂組成物。

【請求項5】 成分(B)がボロン酸基、ボリン酸基および水の存在下でボロン酸基またはボリン酸基に転化し

うるホウ素含有基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基を有するジエン系重合体である請求項1または2記載の樹脂組成物。

【請求項6】 成分(B)がボロン酸基の環状エステルからなる官能基を有するオレフィン系重合体である請求項1または2記載の樹脂組成物。

【請求項7】 二重結合を有する熱可塑性樹脂にボラン 錯体およびホウ酸トリアルキルエステルを反応させると とを特徴とする、ボロン酸基、ボリン酸基および水の存 在下でボロン酸基またはボリン酸基に転化しうるホウ素 含有基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基 を有する熱可塑性重合体(B)の製法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、相溶性および透明性の 優れた、さらには機械的特性の優れた樹脂組成物に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来、エチレンービニルアルコール系共重合体(以下これをEVOHと略記する)単独では柔軟 20性および機械的特性、特に耐衝撃性が不十分であり、これを改善するためにEVOH以外のポリオレフィン等の熱可塑性重合体をブレンドしており、一方、ポリオレフィン等の熱可塑性重合体単独ではガスバリヤー性が不十分であり、これを改善するためにEVOHをブレンドする場合がある。また、EVOHの機械的特性、特に耐衝撃性を改善するためにEVOHをホウ酸、ホウ砂、トリフルオロボロン、アルキルまたはアリールボランなどのホウ素化合物で処理することも特公昭49-20615号公報により知られている。 30

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、EVOHとポリオレフィンなどの熱可塑性重合体とは親和性が低く、相溶性が不良のために、これらのブレンド物からなる成形物やフィルムは機械的特性が著しく低下したり、透明性が大きく低下するという問題がある。これらの問題を改善する方法として種々の方法が提案されているが、いずれの方法も十分とは言えず、新しい方法の開発が求められている。また、EVOHをホウ酸などのホウ素化合物で処理したものにポリオレフィン等の熱可塑性重合体をブレンドしたものは後述する比較例2からも明らかなように良好な相溶性、透明性を示さない。しかして、本発明の目的は、相溶性および透明性の優れた、さらには機械的特性の優れた樹脂組成物を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、EVOH テル、エチルビニルエーテル、n - プロビルビニルエー イA) およびボロン酸基、ボリン酸基および水の存在下 テル、i - プロビルビニルエーテル、t - ブチルビニル でボロン酸基またはボリン酸基に転化しうるホウ素含有 エーテル、ドデシルビニルエーテル等のビニルエーテル 基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基を有 50 系単量体;アリルアルコール;ビニルトリメトキシシラ

する熱可塑性重合体(B)からなる樹脂組成物を提供することによって達成される。また上記の目的は前記成分(A) および成分(B) に、さらに(A)、(B) 以外の熱可塑性樹脂(C)を配合した樹脂組成物を提供することによって達成される。

【0005】本発明において前記成分(A)および成分(B)を配合することにより、またこれにさらに成分(C)を配合することにより、相溶性が優れ、かつ透明性の良好な樹脂組成物、とくに溶融混練樹脂組成物が得られることは驚くべきことである。この原因は定かではないが、溶融混練時に熱可塑性樹脂の上記の官能基とEVOHの水酸基がエステル交換反応により結合するためと推定される。なお本発明において樹脂組成物が透明性に優れているとはEVOHとボロン酸基またはボリン酸基などを含まない未変性の熱可塑性樹脂との樹脂組成物

の透明性にくらべ優れていることを意味する。

【0006】本発明に使用するEVOHは、エチレンー ビニルエステル共重合体ケン化物であり、エチレン単位 の含有量は特に制限はないが、10~99モル%の範囲 が選ばれ、好ましくは15~60モル%、さらに20~ 60モル%が好ましく、最適には25~55モル%であ る。また、EVOHのビニルエステル単位のケン化度と しては10~100モル%の範囲から選ばれ、50~1 00モル%が好ましく、80~100モル%がより好ま しく、95~100モル%、さらには99~100モル %が最良である。ケン化度は余り低すぎると結晶化度を 低下させたり、また溶融成形時の熱安定性が悪化する場 合があるので、ケン化度は高い方が好ましい。ここでビ ニルエステルとしては酢酸ビニルが代表例として挙げら 30 れるが、その他にプロピオン酸ビニル、ピバリン酸ビニ ル、パレリン酸ビニル、カプリン酸ビニル、安息香酸ビ ニル等のビニルエステルも挙げられる。これらのビニル エステルは一種あるいは二種以上混合して使用してもよ い。またEVOHはエチレン含有量、ケン化度、重合度 のうちの少なくともひとつが異なるEVOHを混合して 使用してもよい。また本発明に使用するEVOHとして は水不溶性で、かつ熱可塑性であることが重要である。 【0007】EVOHには本発明の目的が阻害されない 範囲で他の共重合成分を含有させてもよい。ここで他の 一成分としてはプロピレン、1-ブテン、イソブテン等 のオレフィン系単量体:アクリルアミド、N-メチルア クリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N, N-ジ メチルアクリルアミド等のアクリルアミド系単量体:メ タクリルアミド、N-メチルメタクリルアミド、N-エ チルメタクリルアミド、N, N-ジメチルメタクリルア ミド等のメタクリルアミド系単量体; メチルビニルエー テル、エチルビニルエーテル、n-プロピルビニルエー テル、i-プロピルビニルエーテル、t-ブチルビニル エーテル、ドデシルビニルエーテル等のビニルエーテル

ン: N-ビニル-2-ピロリドン等が挙げられる。

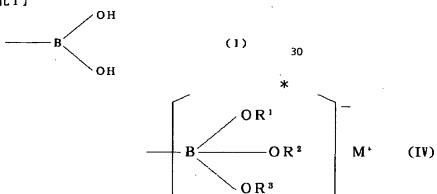
【0008】また本発明に用いるEVOHの好適な重合 度としては、フェノール85重量%および水15重量% の混合溶媒中30℃における極限粘度が0.1~5デシ リッター/g(以下、dl/gと略記する)が好まし く、0.2~2d1/gがより好ましい。

【0009】本発明に使用するボロン酸基、ボリン酸基 および水の存在下でボロン酸基またはボリン酸基に転化 しうるホウ素含有基から選ばれる少なくとも一つの官能 基を有する熱可塑性重合体(B)とは、ボロン酸基、ボ 10 リン酸基あるいは水の存在下でボロン酸基またはボリン 酸基に転化しうるホウ素含有基からなる群より選ばれる 少なくとも一つの官能基がホウ素 - 炭素結合により主 鎖、側鎖また末端に結合した熱可塑性重合体である。と のうち前記官能基が側鎖または末端に結合した熱可塑性 重合体が好ましく、末端に結合した熱可塑性重合体が最 適である。ここで末端とは片末端または両末端を意味す る。またホウ素-炭素結合の炭素は後述する熱可塑性重 合体(B)のベースポリマーに由来するもの、あるいは ベースポリマーに反応させるホウ素化合物に由来するも 20 のである。ホウ素-炭素結合の好適な例としては、ホウ 素と主鎖あるいは末端あるいは側鎖のアルキレン基との 結合があげられる。

【0010】本発明において、ボロン酸基とは、下記式 (1)で示されるものである。

[0011]

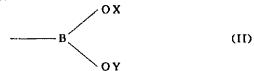
【化1】



【0016】 (式中、X, Yは水素原子、脂肪族炭化水 素基(炭素数1~20の直鎖状、または分岐状アルキル 基、またはアルケニル基など)、脂環式炭化水素基(シ クロアルキル基、シクロアルケニル基など)、芳香族炭 化水素基(フェニル基、ビフェニル基など)を表わし、 X, Yは同じ基でもよいし、異なっていてもよい。また XとYは結合していてもよい。ただしX、Yがともに水 素原子である場合は除かれる。またR<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>は上 記X、Yと同様の水素原子、脂肪族炭化水素基、脂環式 \*【0012】また水の存在下でボロン酸基に転化しうる ホウ素含有基(以下単にホウ素含有基と略記する)とし ては、水の存在下で加水分解を受けて上記式(1)で示 されるボロン酸基に転化しうるホウ素含有基であれば、 どのようなものでもよいが、代表例として下記一般式 (II) で示されるボロン酸エステル基、下記一般式 (II I) で示されるボロン酸無水物基、下記一般式 (IV) で 示されるボロン酸塩基があげられる。

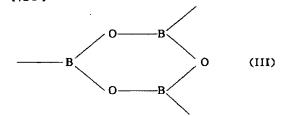
[0013]

【化2】



[0014]

[化3]



[0015] 【化4】

³は同じ基でもよいし、異なっていてもよい。またMは アルカリ金属またはアルカリ土類金属を表わす。また上 記のX, Y, R¹, R¹, R³には他の基、たとえばカル ボキシル基、ハロゲン原子などを有していてもよい。} 【0017】一般式(II)~(IV)で示されるボロン酸 エステル基の具体例としてはボロン酸ジメチルエステル 基、ボロン酸ジエチルエステル基、ボロン酸ジプロピル エステル基、ボロン酸ジイソプロビルエステル基、ボロ ン酸ジブチルエステル基、ボロン酸ジヘキシルエステル 炭化水素基、芳香族炭化水素基を表わし、R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R 50 基、ボロン酸ジシクロヘキシル基、ボロン酸エチレング

(II)

[0021]

【化6】

リコールエステル基、ボロン酸プロピレングリコールエステル基(ボロン酸1,2-プロパンジオールエステル基、ボロン酸1,3-プロパンジオールエステル基)、ボロン酸トリメチレングリコールエステル基、ボロン酸カテコールエステル基、ボロン酸グリセリンエステル基、ボロン酸トリメチロールエタンエステル基等のボロン酸エステル基;ボロン酸無水物基;ボロン酸のアルカリ金属塩基、ボロン酸のアルカリ土類金属塩基等が挙げられる。【0018】また本発明において、ボリン酸基とは、下 10

【0018】また本発明において、ボリン酸基とは、下記式(V)で示されるものである。

OR3

【 0 0 2 4 】 {前記 ( V ) ~ (VIII)式中、Xは前記一般式 ( II ) のX と同じ意味であり、Z は前記のX と同様の脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基、アミノ基、アミド基を表わす。またX と Z は結合していてもよい。またR¹, R², R³は前記の一般式 ( I V ) のR¹, R², R³と同じ意味である。またMは前記― 40般式 ( IV ) のMと同じ意味である。}

【0025】一般式(V)~(VIII)で示されるボリン 合液中で酸エステル基の具体例としてはX,Z,R¹,R²,R³ 50℃のがメチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基、1-メ はボリンチルプロビル基、ペンチル基、ヘキシル基、フェニル基 [002年の低級炭化水素基を示すものがあげられる。代表例と してはメチルボリン酸基、メチルボリン酸メチルエステル との程度 はエチルボリン酸メチルエステル基、メチルボリン酸エチルエステル基、ブチルボリン酸メチルエステル 溶性、資本、3-メチル-2ブチルボリン酸メチルエステル基が 50 である。

M+ (VIII)

あげられる。前記の官能基の中でもとくにボロン酸エチレングリコールエステル基などのボロン酸エステル基が EVOH(A)との相溶性の点から好ましい。なお前記の水の存在下でボロン酸基またはボリン酸基に転化しうるホウ素含有基とは、熱可塑性重合体(B)を、水または水と有機溶媒(トルエン、キシレン、アセトンなど)

との混合液体、またホウ酸水溶液と前記有機溶媒との混

合液中で、反応時間10分~2時間、反応温度室温~1

50℃の条件下に加水分解した場合に、ボロン酸基また

はボリン酸基に転化しうる基を意味する。

【0026】前記官能基の含有量は特に制限はないが、 0.0001~1meq/g(ミリ当量/g)が好ましく、特に、0.001~0.1meq/gが好ましい。 この程度の少量の官能基の存在により、樹脂組成物の相 溶性、透明性等が著しく改善されることは驚くべきこと である。

8

\*【0020】また水の存在下でボリン酸基に転化しうる

ホウ素含有基としては、水の存在下で加水分解を受けて

上記式(V)で示されるボリン酸基に転化しうるホウ素

含有基であればどのようなものでもよいが、代表例とし

て下記一般式(VI)で示されるボリン酸エステル基、下

記一般式(VII)で示されるボリン酸無水物基、下記一般式(VIII)で示されるボリン酸塩基があげられる。

OX

しい。

【0027】熱可塑性重合体(B)のベースポリマーと してはEVOHと本質的に相溶性のよくないオレフィン 系重合体、ビニル系重合体、ジエン系重合体が代表例と して挙げられる。オレフィン系重合体、ビニル系重合 体、およびジェン系重合体を構成する単量体としてはエ チレン、プロピレン、1-ブテン、イソブテン、3-メ チルペンテン、1-ヘキセン、1-オクテン等のα-オ レフィン類で代表されるオレフィン系単量体:酢酸ビニ ル、プロピオン酸ピニル、ピバリン酸ピニル等のビニル エステル系単量体;メチルアクリレート、エチルアクリ 10 レート、ブチルアクリレート、ヘキシルアクリレート、 オクチルアクリレート、ドデシルアクリレート、2-エ チルヘキシルアクリレート等のアクリル酸エステル系単 **量体:メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、** ブチルメタクリレート、オクチルメタクリレート、ドデ シルメタクリレート等のメタクリル酸エステル系単量 体;アクリルアミド、N-メチルアクリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N. N-ジメチルアクリルアミ ド等のアクリルアミド系単量体;メタクリルアミド、N -メチルメタクリルアミド、N-エチルメタクリルアミ 20 ド、N. N-ジメチルメタクリルアミド等のメタクリル アミド系単量体;塩化ビニル、塩化ビニリデン、フッ化 ビニル等のハロゲン化ビニル系単量体;スチレン、α-メチルスチレン等の芳香族ビニル系単量体;アクリロニ トリル、メタクリロニトリル等のアクリロニトリル系単 量体;ブタジエン、イソプレン等のジエン系単量体等が 挙げられる。

【0028】ベースポリマーはこれらの単量体の一種ま たは二種あるいは三種以上からなる重合体として使用さ れる。これらのベースポリマーのうち、特にエチレン系 30 重合体 {超低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、 中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、直鎖状低密 度ポリエチレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチ レン-アクリル酸エステル共重合体、エチレン-アクリ ル酸共重合体の金属塩(Na, K, Zn系アイオノマ ー)、エチレン-プロピレン共重合体等)、プロピレン 系重合体、芳香族ビニル系重合体 (ポリスチレン、スチ レンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーブタジェ ン共重合体、スチレンーブタジエンーアクリロニトリル 共重合体、スチレン-無水マレイン酸共重合体)、ジェ 40 ン系重合体 {芳香族ビニル系単量体-ジエン系単量体-芳香族ピニル系単量体のブロック共重合体水添物、ポリ イソプレン、ポリブタジエン、クロロプレン、イソプレ ンーアクリロニトリル共重合体(ニトリルゴム)、イソ プレン-イソプテン共重合体(ブチルゴム)等}が好適 なものとして挙げられる。

【0029】本発明に使用する熱可塑性重合体(B)の 好適なメルトインデックス (MI) (190℃、216 0g荷重下で測定した値)は0.01~1000g/1

【0030】次に本発明に用いるボロン酸基、ボリン酸 基およびホウ素含有基のうち少なくとも一つの官能基を 有する熱可塑性重合体(B)の代表的製法について述べ る。第一の製法;末端にボロン酸基、ボリン酸基または ホウ素含有基を有するオレフィン系重合体は、オレフィ ン系重合体を熱分解し、主として末端に二重結合を導入 した後、これにボラン錯体およびホウ酸トリアルキルエ ステルを反応させることによって得られる。

10

【0031】原料のオレフィン系重合体は、エチレン、 プロピレン、1-ブテン等のオレフィンモノマー単位か 5なる、MI (230℃、2160g)が10g/10 分以下のものが好ましく、さらには1g/10分以下の 高重合度のオレフィン系重合体が好ましい。

【0032】熱分解は窒素雰囲気あるいは真空中等の無 酸素条件下で行なわれ、反応温度は300℃~500 ℃、反応時間は1分~10時間が好ましい。熱分解の程 度としては、熱分解により生成したオレフィン系重合体 中の二重結合量が0.001から0.2meq/gの範 囲となるようにするのが好ましい。

【0033】ボロン酸基の導入は、窒素雰囲気下で、二 重結合を有するオレフィン系重合体、ボラン錯体、ホウ 酸トリアルキルエステルおよびこれらの三成分の溶媒を 攪拌しながら加熱反応させることによって行なわれる。 ボラン錯体としては、ボランーテトラヒドロフラン錯 体、ボランージメチルスルフィド錯体、ボランーピリジ ン錯体、ボランートリメチルアミン錯体、ボランートリ エチルアミン錯体等が好ましい。これらのなかで、ボラ ンートリエチルアミン錯体およびボランートリメチルア ミン錯体がより好ましい。ボラン錯体の仕込み量はオレ フィン系重合体の二重結合に対し、1/3当量から10 当量の範囲が好ましい。ホウ酸トリアルキルエステルと しては、トリメチルボレート、トリエチルボレート、ト リプロピルボレート、トリブチルボレート等のホウ酸低 級アルキルエステルが好ましい。ホウ酸トリアルキルエ ステルの仕込み量はオレフィン系重合体の二重結合に対 し1から100当量の範囲が好ましい。溶媒は特に使用 する必要はないが、使用する場合は、ヘキサン、ヘプタ ン、オクタン、デカン、ドデカン、シクロヘキサン、エ チルシクロヘキサン、デカリン等の飽和炭化水素系溶媒 が好ましい。

【0034】ボロン酸基を二重結合を有するオレフィン 系重合体へ導入する反応は、反応温度室温~300℃、 好ましくは100~250℃、反応時間1分~10時 間、好ましくは5分~5時間で行なうのがよい。ボロン 酸基またはホウ素含有基の種類は水あるいはアルコール の存在によって容易に相互変換できる。例えばボロン酸 ジメチルエステルは水と反応することによりボロン酸に なり、ボロン酸はエチレングリコールと反応することに 0分が好ましく、0.  $1 \sim 100$  g  $\neq 10$  分がより好ま 50 よりエチレングリコールエステルになる。このエステル 基の種類はメルトインデックスに影響を与える。一般に、ボロン酸基を有するポリオレフィンにエチレングリコール、1,3-プロパンジオール等のジオールを反応させ、環状エステル化することによりメルトインデックスが大きくなる。したがって、エステル基の量を増減することによってメルトインデックスの調整が可能となる。

【0035】熱可塑性重合体(B)の第二の製法;末端にボロン酸基、ボリン酸基におよびホウ素含有基から選ばれる少なくともひとつの官能基を有するオレフィン系 10重合体、ビニル系重合体、ジエン系重合体は、ボロン酸基、ボリン酸基、あるいはホウ素含有基を有するチオール存在下でオレフィン系単量体、ビニル系単量体、ジエン系単量体から選ばれる少なくとも一種をラジカル重合することによって得られる。

【0036】原料のボロン酸基あるいはホウ素含有基を 有するチオールは窒素雰囲気下で二重結合を有するチオ ールにジボランまたはボラン錯体を反応後、アルコール 類または水を加えることによって得られる。また。ボリ ン酸基あるいはホウ素含有基を有するチオールは窒素雰 20 囲気下で二重結合を有するチオール、ジボランまたはボ ラン錯体およびオレフィン類を反応させた後、アルコー ル類または水を加えることによって得られる。ここで二 重結合を有するチオールとしては2-プロペン-1-チ オール、2-メチル-2-プロペン-1-チオール、3 - ブテン - 1 - チオール、4 - ペンテン - 1 - チオール 等が挙げられ、この内、2-プロペン-1-チオールお よび2-メチル-2-プロペン-1-チオールが好まし い。ボラン錯体としては、前記したと同様なものが使用 され、このうちボランーテトラヒドロフラン錯体が特に 30 好ましい。ジボランまたはボラン錯体の添加量は二重結 合を有するチオールに対し当量程度が好ましい。反応条 件としては室温から200℃が好ましい。溶媒としては テトラヒドロフラン (THF)、ジグライム等のエーテ ル系溶媒;ヘキサン、ヘプタン、エチルシクロヘキサ ン、デカリン等の飽和炭化水素系溶媒等が挙げられる が、このうちTHFが好ましい。反応後に添加するアル コール類としてはメタノール、エタノール等の低級アル コールが好ましく、特に、メタノールが好ましい。ボリ ン酸基を有するチオールを製造する際に添加するオレフ ィン類としては、特に制限はないが、エチレン、プロピ レン、1-ブテン、2-ブテン、1-ペンテン、2-ペ ンテン、2-メチル-1-ブテン、2-メチル-2-ブ テン、1-ヘキセン、シクロヘキセン等の低級オレフィ ンが好ましい。

【0037】とのようにして得られた、ボロン酸基、ボリン酸基およびホウ素含有基から選ばれる少なくとも一つの官能基を有するチオールの存在下、オレフィン系単量体、ビニル系単量体、ジェン系単量体から選ばれる少なくとも一種をラジカル重合することによって末端に該 50

アゾ系あるいは過酸化物系の開始剤を用い、重合温度は 室温から150℃の範囲が好ましい。該官能基を有する チオールの添加量としては単量体1g当たり0.001 ミリモルから1ミリモル程度が好ましく、チオールの添 加方法としては、特に制限はないが、単量体として酢酸

12

官能基を有する重合体が得られる。重合条件としては、

加方法としては、特に制限はないが、単量体として酢酸 ビニル、スチレン等の連鎖移動しやすいものを使用する 場合は、重合時にチオールをフィードすることが好まし く、メタクリル酸メチル等の連鎖移動しにくいものを使

用する場合は、チオールを最初から加えておくことが好ましい。

【0038】熱可塑性重合体(B)の第三の製法;側鎖にボロン酸基、ボリン酸基およびホウ素含有基から選ばれる少なくともひとつの官能基を有する熱可塑性樹脂は、ボロン酸基、ボリン酸基およびホウ素含有基から選ばれる少なくとも一つの官能基を有する単量体と前記したオレフィン系単量体、ビニル単量体およびジェン系単量体から選ばれる少なくとも一種の単量体とを共重合させることによって得られる。ここでボロン酸基、ボリン酸基またはホウ素含有基から選ばれる少なくとも一つの官能基を有する単量体としては、例えば、3-アクリロイルアミノベンゼンボロン酸、3-メタクリロイルアミノベンゼンボロン酸、4-ビニルベンゼンボロン酸などが挙げられる。

また側鎖にボロン酸基、ボリン酸基およびホウ素含有基から選ばれる少なくともひとつの官能基を有する熱可塑性重合体は、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、シトラコン酸、フマル酸、および無水マレイン酸などの不飽和カルボン酸と前記したオレフィン系単量体、ビニル系単量体、ジエン系単量体の少なくとも一種の単量体との共重合体またはグラフト共重合体のカルボキシル基をカルボジイミド等の縮合剤を用いてまたは用いずにm-アミノベンゼンボロン酸などのアミノ基含有ボロン酸とアミド反応させることによっても得られる。【0039】本発明の樹脂組成物は、前記したEVOH

(A) およびボロン酸基、ボリン酸基およびホウ素含有 基から選ばれる少なくとも一つの官能基を有する熱可塑 性重合体(B) からなり、成分(A) と成分(B) の重 量配合比は、99:1~1:99の範囲から選ばれ、9 5:5~5:99がより好ましい。成分(A) に耐熱 性、機械的特性を付与する場合は(A):(B)は9 5:5~50:50であることが好ましく、成分(B)

にガスバリアー性、耐溶剤性を付与する場合には

(A): (B)は5:95~50:50であることが好ましい。成分(B)のベースポリマーとしてオレフィン系重合体、特にプロピレン系重合体を使用する場合は、後述する実施例1~2からも明らかなように、耐熱水性が改善されるため、耐熱水性の要求される分野、例えばレトルト用包装材料として極めて有用である。また成分(B)のベースポリマーとして、エチレン系重合体、ジ

エン系重合体 (芳香族ビニル単量体 (スチレン等) -ジ エン系単量体(イソプレン、ブタジエン等)-芳香族ビ ニル単

重体のブロック共重合体水添物など と使用する 場合は、後述する実施例3~6からも明らかなように、 耐衝撃性が改善されるため、耐衝撃性が要求される分 野、例えば、ボトル、チューブ、カップ、パウチ等の包 装材料として有用である。

【0040】さらに本発明の樹脂組成物は、成分(A) および成分(B)に、さらに成分(A)および成分 (B) 以外の熱可塑性重合体(C)、とくに成分(A) と本質的に相溶性のよくない熱可塑性重合体(C)を配 合した態様も含まれる。本発明において成分(A)と本 質的に相溶性のよくない熱可塑性重合体(C)を配合し た場合でも、成分(B)の存在により相溶性、透明性の 優れた樹脂組成物が得られることは驚くべきことであ り、このことは後述の実施例2で示される。この場合の

成分(A)、(B)および(C)の重量配合比は、 (A): [(B)+(C)]は99:1~1:99の範 囲から選ばれ、95:5~5:95がより好ましい。ま た成分(A)に耐熱水性、機械的特性を付与する場合  $t(A) : [(B) + (C)] t = 5 : 5 \sim 50 : 5$ 0であることが好ましく、成分(B) および(C) にガ スバリヤー性、耐溶剤性を付与する場合は、(A): [(B)+(C)]は5:95~50:50であること が好ましい。例えば、成分(B)のベースポリマーおよ び(C)がプロビレン系重合体である場合、プロビレン 系重合体のガスバリヤー性、耐溶剤性を改善する目的で  $and (A) : [(B) + (C)] d5 : 95 \sim 4$ 5:55の範囲が好ましく、EVOH(A)に耐熱水性 を付与する目的であれば、(A): [(B)+(C)] は95:5ないし55:45の範囲内が好ましい。なお ここで使用される樹脂(C)としては、成分(B)のべ ースポリマー、とくにEVOHと本質的に相溶性のよく ないベースポリマーが挙げられ、これらの一種類または 二種類以上のベースポリマーが使用される。また樹脂 (C) としては、ポリエステル (ポリエチレンテレフタ レート、ポリブチレンフタレート等)、ポリアミド、ポ リカーボネート、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニ ル、ポリウレタン、ポリアセタールなどを使用すること もできる。これら各成分のブレンドの方法には、バンバ 40 リミキサーによるブレンド方法、単軸あるいは二軸スク リュー押出機による溶融ブレンド方法など公知の方法が 採用できる。またその際マスターバッチ方式によりブレ ンドすることもできる。またこのブレンドの際に、本発 明の作用効果が阻害されない範囲で他の添加剤、例えば 酸化防止剤、紫外線吸収剤、滑剤、可塑剤、帯電防止 剤、着色剤、熱安定剤{たとえば、酢酸、アルカリ金属 酢酸塩、アルカリ土金属酢酸塩、高級脂肪酸塩(ステア リン酸カルシウム、ステアリン酸ナトリウムなど)、り ん化合物(りん酸カルシウム、りん酸カリウム、りん酸 50 リル酸エステル(メチルエステルまたはエチルエステ

マグネシウム、りん酸ナトリウムなど)}、無機物(た

とえばマイカ、モンマリロナイト、タルク、セリサイ ト、ガラス繊維、ベントナイト、クレー、ハイドロタル サイト、金属酸化物、金属水酸化物、金属塩)等を配合 できる。

14

【0041】本発明の樹脂組成物は、周知の溶融成形方 法(T-ダイ押出、インフレーション押出、ブロー成 形、射出成形、プレス成形)で容易に成形可能であり、 フィルム、シート、カップ、チューブ、ボトル、繊維、 棒、管など任意の成形品に成形することができる。得ら れる成形物中の島成分(A)または(B)、あるいは (B) と(C) の混合物の分散粒径は小さく、0.01 ~2 µm、好適には0.01~1 µmの範囲内にあるこ とが多い。

【0042】また、本発明の樹脂組成物は、EVOH層 と熱可塑性樹脂(ポリオレフィン等)層とを有する多層 構造体、例えばEVOH層/熱可塑性樹脂層からなる多 層構造体、熱可塑性樹脂層/EVOH層/熱可塑性樹脂 層からなる多層構造体からフィルム、シート、チュー ブ、ボトル等を製造する際に発生するスクラップに本発 明に使用する成分(B)を配合して使用する態様も含ま れる。また本発明の樹脂組成物は、他の熱可塑性樹脂、 例えば前記した成分(B)のベースポリマー、さらには ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート、ポリブチ レンテレフタレート等)、ポリアミド、ポリカーボネー ト、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリウレタ ン、ポリアセタール、EVOH等との多層構造体として 好適に用いられる。多層構造体は共押出、共射出、押出 コーティング等公知の方法で成形され、またこれらの成 30 形品のスクラップを再使用することもできるし、またス クラップを再使用する場合、本発明の樹脂組成物をスク ラップ中に配合すること、あるいは本発明で用いる成分 (B) をスクラップ中に配合することもできる。多層構 造体、特に多層シート、多層フィルムを熱成形すること により、カップなどの容器とすることもできるし、また 多層構造体、特にパリソンをブロー成形あるいは二軸延 伸ブロー成形することにより所望のチューブ、ボトルと することができる。

【0043】多層構造体を得る場合、本発明の樹脂組成 物層と熱可塑性樹脂層に接着性樹脂層を介在させること が両層を強固に接着せしめることができるので好ましい 場合が多い。ここで接着性樹脂としては、両層を強固に 接着するものであれば、特に限定されるものではない が、不飽和カルボン酸またはその無水物(無水マレイン 酸など)をオレフィン系重合体または共重合体[ポリエ チレン{低密度ポリエチレン、直線状低密度ポリエチレ ン(LLDPE)、超低密度ポリエチレン(SLDP E) }、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-(メタ) アクリル酸共重合体、エチレン-(メタ) アク

ル) 共重合体、ポリプロピレンなど] にグラフトしたも の、水素化スチレンーブタジエン共重合体の酸無水物 (無水マレイン酸など) 変性物、液状ポリブタジェンの 酸無水物変性物、エチレンープロピレンージエン共重合 体の酸無水物変性物等のジェン系重合体酸無水物変性物 等が好適に用いられる。

【0044】多層構造体の層構成としては、樹脂組成物 層/熱可塑性樹脂層、樹脂組成物層/熱可塑性樹脂層/ 樹脂組成物層、熱可塑性樹脂層/樹脂組成物層/熱可塑 性樹脂層、熱可塑性樹脂層/樹脂組成物層/スクラップ 10 回収層/熱可塑性樹脂層、熱可塑性樹脂層/スクラップ 回収層/樹脂組成物層/スクラップ回収層/熱可塑性樹 脂層、あるいはこれらの層の少なくとも一つの層間に前 記した接着性樹脂層を介在させたものが挙げられる。

【0045】前記した本発明の樹脂組成物より得た成形 物、多層構造体は、ガスバリアー性の要求される食品、 医薬、医療器材、衣料などの包装材料として特に有用で ある。また耐衝撃性の要求される燃料 (ガソリンなど) 用のチューブ・タンク、あるいは農薬用ボトルとして有 用である。

#### [0046]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳しく説 明するが、これらの実施例によって本発明は何ら限定さ れるものではない。なお、以下の合成例および実施例に おいて特に断りのない限り、比率は重量比を、「%」は 「重量%」を意味する。またメルトインデックス(以下 MIと略す)は断りのない限り190℃で荷重2160 gで測定した値である。また極限粘度はフェノール85 重量%および水15重量%の混合溶媒(以下含水フェノ ールと略記する)中30℃で測定されたものである。ポ 30 リオレフィン中の二重結合量は、重パラキシレンを溶媒 として用い、270MHz<sup>1</sup>H-NMRにより定量し た。ポリプロピレンおよびポリエチレン中のボロン酸基 およびそのエステル基の量は重パラキシレン:重クロロ\*

CH<sub>3</sub> OY

(XはHまたはCHa)

·(YはHまたはCHg)

【0050】得られたポリマーの270MHz1H-N MRチャートを図1に示すが、3.8ppmのピークは ポリマー中のボロン酸と溶媒中のエチレングリコールと 反応することによって生成したボロン酸エチレングリコ ールエステルの存在を示している。

#### 【0051】合成例3

二重結合を末端に有するエチレンープロピレン共重合体 の合成:セパラブルフラスコにプロビレン含量26%、

\*ホルム:エチレングリコール=8:2:0.02の比率 の混合液を溶媒として用い、270MHz1H-NMR により定量し、これ以外の樹脂中のボロン酸基量につい ては重クロロホルム:エチレングリコール=10:0. 02の比率の混合液を溶媒として用い、270MHz1 H-NMRにより定量した。ボリン酸およびそのエステ ル基量は重クロロホルムを溶媒として用い、500MH z¹H-NMRにより定量した。ヘイズの測定法はJI SK7105により行なった。

16

#### 【0047】合成例1

二重結合を末端に有するポリプロピレンの合成:セパラ ブルフラスコにポリプロピレン {MI(230℃、荷重 2160g) 0.3g/10分}200gを仕込み、真 空下でバス温250℃で1時間加熱後、さらにバス温を 340℃に昇温後2時間加熱を行なった。冷却後、ポリ プロピレンを取り出し、粉砕することにより、二重結合 **氫**0.031meq/g、MI80g/10分の末端に 二重結合を有するポリプロピレンを得た。

#### 【0048】合成例2

20 ボロン酸基を末端に有するポリプロピレンの合成:冷却 器および攪拌機付きのセパラブルフラスコに合成例1で 得られたポリプロピレン100g、デカリン200gを 仕込み、窒素置換を行なった後、180℃とし、さらに 反応器に窒素を30分間導入した。これにホウ酸トリメ チル5.5gおよびボランートリエチルアミン錯体76 0ミリグラム(mg)を加え180℃で4時間反応を行 なった後、室温に冷却した。得られたゲル状ポリプロピ レンをメタノールとアセトンの1/1混合液により良く 洗浄後、乾燥することによってボロン酸基量0.025 meq/g、MI4g/10分のポリプロピレン {下記 式(IX)}を得た。

[0049] [化9]

エチレンープロピレン共重合体250gを仕込み、真空 下バス温280℃で30分加熱後、さらにバス温を32 0℃に昇温し2時間10分加熱を行なうことにより、ブ ロビレン含量26%、二重結合量0.035meq/ g、MI8g/10分の末端に二重結合を有するエチレ ンープロピレン共重合体を得た。

#### 【0052】合成例4

ボロン酸基を末端に有するエチレンープロピレン共重合 MI(230°C、荷重2160g)0.7g/10分の 50 体の合成:冷却器付きのセパラブルフラスコに合成例3

(XI)

で得られたエチレンープロピレン共重合体30g、ボランーピリジン錯体145mg、ホウ酸トリブチル1.12gを仕込み、窒素置換を行なった。170℃で40分間反応を行なった後、220℃に昇温し、1時間反応を行なった。室温に冷却し、得られたゲル状ポリマーをトルエンに溶解し、メタノールーアセトン1:1の混合溶媒で再沈し、さらにこれを繰り返すことにより精製した。80℃で12時間真空乾燥することによってボロン酸基量0.018me q / g、MI1.5g/10分のエチレンープロピレン共重合体を得た。

#### 【0053】合成例5

二重結合を末端に有する低密度ポリエチレンの合成:セパラブルフラスコにMIO.35g/10分の低密度ポリエチレン200gを仕込み、真空下、バス温260℃で30分加熱後、さらにバス温を340℃に昇温し2時間加熱を行なうことにより、二重結合量0.06meq/g、MI90g/10分の二重結合を有する低密度ポリエチレンを得た。

#### 【0054】合成例6

ボロン酸基を末端に有する低密度ポリエチレンの合成:冷却器付きのセパラブルフラスコに合成例5で得られた低密度ポリエチレン30g、ボランーピリジン錯体300mg、ホウ酸トリブチル2.25g、デカリン50gを仕込み、窒素置換後、190℃で3時間反応を行なった。室温に冷却し、得られたゲル状ポリエチレンをメタノールーアセトン1:1の混合溶媒で良く洗浄後、乾燥することにより、ボロン酸基量0.035meq/g、MI2g/10分のエチレンープロピレン共重合体を得た。

#### 【0055】合成例7

3-メルカプトプロピルボロン酸エチレングリコールエ ステルの合成:冷却器および滴下ロート付きフラスコに 水素化ホウ素ナトリウム (NaBH.) 19.26gを 仕込み窒素置換を行なった。これにベンゾフェノンおよ び金属ナトリウムで乾燥し蒸留したTHF500mlを 仕込み、アイスバスで0℃に冷却した後、攪拌を行ない ながら三フッ化ホウ素-ジエチルエーテル錯体99.9 5gを30分かけて滴下を行なった。2時間後0℃で2 -プロペン-1-チオール45.61gを30分かけて 滴下を行なった。40分間攪拌した後60℃に昇温して 40 さらに3時間攪拌を行なった。0℃に冷却しメタノール 100mlを40分かけて滴下を行なった。反応液を漉 過し固形分を除いた後、溶媒を留去し、エチレングリコ ール38gを加え塩化メチレン-水で抽出し過剰のエチ レングリコールを除き、硫酸マグネシウムで乾燥後、減 圧蒸留により3-メルカプトボロン酸エチレングリコー ルエステルおよび2-メルカプト-1-メチルエチルボ ロン酸エチレングリコールエステルの4:1の混合物4 6. 7gを得た {沸点70℃ (4mmHg) }。

#### 【0056】合成例8

4-(2-メルカプトエチル)フェニルボロン酸エチレ ングリコールエステルの合成: 脱水分留管付きのフラス コに4-ビニルフェニルボロン酸2.92g、エチレン グリコール1.38g、ベンゼン50m1仕込み、80 ℃で30分間加熱し、留出した水を除いた。この反応溶 液にチオ酢酸3.18g、2,2´-アゾビスイソブチ ロニトリル47mgを加え、75℃で2時間加熱した。 反応溶媒を留去後、残渣を塩化メチレン/炭酸水素ナト リウム水溶液で抽出し、この塩化メチレン層を硫酸マグ 10 ネシウムにより乾燥後、溶媒を留去した。これによって 得られた粗製4-(2-アセチルチオエチル)フェニル ボロン酸エチレングリコールエステル5g、メタノール 20m1、トリエチルアミン10m1をフラスコに仕込 み、窒素下65℃で20時間反応後、減圧蒸留により4 - (2-メルカプトエチル)フェニルボロン酸エチレグ リコールエステル3.55g得た。 {沸点135℃ (0.2mmHg)}

18

#### 【0057】合成例9

3-メルカプトプロピル(<math>3-メチル-2-ブチル)ボリン酸メチルエステルの合成:滴下ロートおよび攪拌機を備えたフラスコを窒素置換し、<math>1NのボランTHF溶液 $310m1を仕込んだ。アイスバスで0℃に冷却した後、攪拌を行ないながら<math>2-メチル-2-ブテン21.74gを6分かけて滴下を行なった。<math>30分後0℃で2-プロペン-1-チオール22.79gを30分かけて滴下を行なった。<math>40分間攪拌した後60℃に昇温してさらに1時間攪拌を行なった。<math>0℃に冷却しメタノール50m1を12分かけて滴下を行なった。溶媒を留去した後、蒸留によって、<math>3-メルカプトプロピル(3-メチル-2-ブチル)ボリン酸メチルエステル27.2g得た{沸点<math>50℃(0.5mmHg)}$ 。

#### 【0058】合成例10

末端にボロン酸エステル基を有するポリスチレンの合成: 攪拌機および還流冷却器を備えたフラスコにスチレン500gおよび合成例7で得られた3ーメルカプトプロピルボロン酸エチレングリコールエステル (MPBE) 0.0765gを仕込み、減圧脱気を行なった。120℃に加熱後、MPBE0.394%、アゾピスシクロヘキサンカルボニトリル0.069%のスチレン溶液を最初、7.2mlフィード後、0.5ml/分の割合でフィードを行ない、210分後反応およびフィードを停止した。この時の重合率は45%であった。このポリスチレンをメタノールで再沈することにより精製し、さらに乾燥することにより、MI2g/10分の、末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を0.013meq/g有するポリスチレンを得た。

#### 【0059】合成例11

末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有する ポリメチルメタクリレートの合成: 攪拌機および冷却器 50 を備えたフラスコにメチルメタクリレート150g、合

成例7で得られた3-メルカプトプロピルボロン酸エチ レングリコールエステル0.876gを仕込み、窒素を 吹き込みことによって脱気を行なった後、80℃に昇温 し、別途調製したアゾビスイソブチロニトリルの0.2 3%トルエン溶液を最初1.5m1添加後、30分ごと に0.5m1添加した。5時間後、冷却し、重合を停止 させた。このときの重合率は47%であった。得られた\*

19

\* ポリメチルメタクリレートをメタノールで再沈後、乾燥 することにより、MIO. 5g/10分の、末端にボロ ン酸エチレングリコールエステル基を0.03meq/ g有するポリメチルタクリレート (下記式(X) および 下記式(XI)約8:2の混合物 を得た。

20

[0060]

【化10】

$$H \leftarrow \begin{pmatrix} CH_3 \\ C \\ C \\ COOCH_3 \end{pmatrix} S \begin{pmatrix} H_2 \\ C \\ H_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_2 \\ C \\ C \\ C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_2 \\ C \\ C \\ C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ C \\ C \\ C \end{pmatrix}$$

[0061]

$$H \leftarrow \begin{pmatrix} CH_3 \\ C \\ C \\ COOCH_3 \end{pmatrix} S \rightarrow \begin{pmatrix} CH_2 \\ CH_2 \\ COOCH_3 \end{pmatrix} CH_2$$

$$(XI)$$

【0062】得られたポリマーの270MHz<sup>1</sup>H-N MRチャートを示すが、4. 18ppmのピークは {式 (X) } のボロン酸エチレングリコールエステルの存在 を示し、4.2ppmのピークは (式(XI)) のボロン 酸エチレングリコールエステルの存在を示す。

#### 【0063】合成例12

末端にボロン酸エステル基を有するポリメチルメタクリ レートの合成:合成例11の3-メルカプトプロピルボ ロン酸エチレングリコールエステルの代わりに合成例8 で得られたメルカプトエチルフェニルボロン酸エチレン グリコール1.248gを用い合成例11と同様な条件 で重合および後処理を行なった。その結果、MIO.5 g/10分の、末端にボロン酸エチレングリコールエス テル基を0.03meq/g有するポリメチルメタクリ レートを得た。

#### 【0064】合成例13

末端にボリン酸基を有するボリメチルメタクリレートの 合成: 撹拌機および冷却器を備えたフラスコにメチルメ タクリレート150g、合成例9で得られた3-メルカ プトプロピル (3-メチル-2-ブチル) ボリン酸メチ ルエステル1. 225gを仕込み、窒素を吹き込むこと によって脱気を行なった後、80℃に昇温し、別途調製 したアゾビスイソブチロニトリルの0.23%トルエン 溶液を最初1.5m1添加後、30分ごとに0.5m1 添加した。5時間後、冷却し、重合を停止させた。この 50 合成例2の末端にボロン酸基を有するポリプロピレン5

ときの重合率は61%であった。得られたポリメチルメ タクリレートをメタノールで再沈後、乾燥することによ り、MIO.5g/10分の、末端にボリン酸基を0. O3meq/g有するポリメチルメタクリレートを得 30 た。

### 【0065】合成例14

側鎖にボロン酸エステル基を有するスチレン-イソプレ ン-スチレンブロック共重合体水添物の合成: 攪拌機お よび冷却器を有するセパラブルフラスコに公知の方法に より合成した無水マレイン酸変性水素添加スチレンーイ ソプレン-スチレンブロック共重合体 (スチレン含量3 5%、水添率96%、無水マレイン酸量0.03meq /g)30gおよびキシレン100gをセパラブルフラ スコに仕込み、さらに別途、キシレン20g、3-アミ 40 ノフェニルボロン酸-水和物310mg、エチレングリ コール120mgを脱水蒸留することによって調製した 3-アミノフェニルボロン酸エチレングリコールエステ ル/キシレン溶液を添加し、140℃3時間加熱した。 冷却後、0.1%エチレングリコールを含有するメタノ ールで再沈精製後、乾燥することにより、MI2g/1 0分の、側鎖にボロン酸エチレングリコールエステル基 を0.028meq/g有する水添スチレン-イソプレ ン-スチレンブロック共重合体を得た。

#### 【0066】実施例1

gとクラレ製エバール(登録商標) - F101 (エチレン含量32モル%、けん化度99.5%、含水フェノール中30℃における極限粘度1.1d1/gのEVOH)45gを用いて、以下の条件で溶融混練を行なった。

使用機械 : プラストグラフ ローター形状 : ローラー型 回転数 : 80 r p m

混練温度 : 220℃ 混練時間 : 10分

上記の方法によって得られた樹脂組成物を、220℃で熱プレスすることによって厚さ100μmのフィルムにした。このフィルムを液体窒素中で破断し、破断面を140℃のキシレンにより抽出後、走査電子顕微鏡により破断面を観察した。その結果、ポリプロピレンの平均分散粒径は0.3μmで、このプレスフィルムのヘイズは15%であった。このフィルム片を加圧条件下で110℃の熱水で30分間処理したがフィルムの形状はほとんど変形しなかった。

#### 【0067】比較例1

末端にボロン酸基を有するボリブロビレン5gの代わりに、未変性ボリブロビレン(MI4g/10分)5gを用いた他は、実施例1と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中の未変性ポリプロビレンの平均分散粒径は5μm、フィルムのヘイズは43%であり、相溶性、透明性共に不良であった。また110℃の熱水処理により一部変形した。

#### 【0068】比較例2

末端にボロン酸基を有するボリプロビレン5gの代わりに、未変性ボリプロビレン(MI4g/10分)5gを 30 用い、エチレンービニルアルコール系重合体として、ホウ酸処理したエチレン含量32モル%のエチレンービニルアルコール共重合体(ホウ酸含量0.14%、含水フェノール中30℃における極限粘度0.83d1/g)を用いた他は、実施例1と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のボリプロビレンの平均分散粒径は5μm、フィルムのヘイズは40%であり、相溶性、透明性共に不良であった。また110℃の熱水処理により一部変形した。

#### 【0069】比較例3

クラレ製エバール(登録商標) - F101のみを220 ℃で熱プレスした後、実施例1と同様な条件で熱水処理 を行なった結果、完全に変性し原形をとどめない状態に なった。

#### 【0070】実施例2

合成例2の末端にボロン酸基を有するポリプロピレン5g、未変性ポリプロピレン(MI1.5g)40g、クラレ製エバール(登録商標)-E105(エチレン含量44モル%、けん化度99.5%、含水フェノール中30℃における極限粘度0.96d1/g)5gを用い

22

て、以下の条件で溶融混練を行なった。

使用機械 : プラストグラフ ローター形状: ローラー型 回転数 : 80 r p m 混練温度 : 220℃ 混練時間 : 10分

上記の方法によって得られた樹脂組成物を、220℃で熱プレスするととによって厚さ100μmのフィルムにした。このフィルムを液体窒素中で破断し、破断面を8 10 0℃のジメチルスルホキサイド (DMSO) により抽出後、走査電子顕微鏡により破断面を観察した。その結果、フィルム中のエチレンービニルアルコール共重合体の平均分散粒径は0.3μmで、このプレスフィルムのヘイズは13%であった。

#### 【0071】比較例4

末端ボロン酸基を有するポリプロピレン5gの代わりにポリプロピレン(MI4g/10分)5gを用いた他は、実施例2と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のエチレン-ビニルアルコール共重合体の平均分20 散粒径は6μmでヘイズは40%であった。

#### 【0072】実施例3

末端にボロン酸基を有するポリプロピレンの代わりに合成例4の末端にボロン酸基を有するエチレンープロピレン共重合体5gを用いた他は、実施例1と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のエチレンープロピレン共重合体の平均分散粒径は0.4μm、フィルムのヘイズは40%であった。さらに上記組成物を小型射出成形機により成形した試料片の、ノッチ付きIzod衝撃強度をJISK7120の方法にしたがって測定したところ、25Kgf・cm/cm²であった。

#### 【0073】実施例4

末端にボロン酸基を有する数ポリプロピレンの代わりに合成例4の末端にボロン酸基を有するエチレンープロピレン共重合体10gを使用し、さらにクラレ製エバール(登録商標)-F101(エチレン含量32モル%、けん化度99.6モル%、含水フェノール中30℃における極限粘度1.1d1/g)45gの代わりに同エバール(登録商標)40gを用いた他は、実施例1と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のエチレンープロピレン共重合体の平均分散粒径は0.4μm、フィルムのヘイズは65%であった。さらに上記組成物を小型射出成形機により成形した試料片のノッチ付きIzod衝撃強度をJISK7120の方法に従って測定したところ破断しなかった。

#### 【0074】比較例5

末端にボロン酸基を有するエチレンープロピレン共重合体5gの代わりにエチレンープロピレン共重合体(プロピレン含量26%、MI2g/10分)10gを用いた他は実施例4と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のエチレンープロピレン共重合体の平均分散粒径

は $7 \mu m$ 、フィルムのヘイズは83%であり、さらに射出成形した試料片のノッチ付き Izod衝撃強度は $9Kgf\cdot cm/cm^{2}$ であった。

#### 【0075】実施例5

末端にボロン酸基を有するエチレン-プロピレン共重合体5gの代わりに合成例6のボロン酸基を有する低密度ボリエチレン5gを用いた他は実施例3と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のボリエチレンの平均分散粒径は0.4μm、フィルムのヘイズは12%、さらに射出成形した試料片のノッチ付きIzod衝撃強度 10は12Kgf·cm/cm²であった。

#### 【0076】比較例6

末端にボロン酸基を有するエチレンープロピレン共重合体5gの代わりに低密度ポリエチレン(MI2g/10分)5gを用いた他は実施例3と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のポリエチレンの平均分散粒径は4 $\mu$ m、フィルムのヘイズは20%、さらに射出成形した試料片のノッチ付きI2od衝撃強度は3.5 Kg f・cm/cm²であった。

#### 【0077】比較例7

クラレ製エバール(登録商標)-F101のみを用い、 実施例3と同様に射出成形した試料片のノッチ付きIz od衝撃強度は $2.1Kgf\cdot cm/cm^2$ であった。 【0078】実施例6

末端にボロン酸基を有するエチレンープロピレン共重合体5gの代わりに合成例14の側鎖にボロン酸エチレングリコールエステル基を有するスチレンーイソプレンースチレンブロック共重合体水添物5gを用いた他は実施例3と同様にしてフィルムを得た結果、フィルム中のプロック共重合体の平均粒径は0.4μm、ヘイズは13 30%、さらに射出成形した試料片のノッチ付き Izod衝撃強度は23 Kgf・cm/cm²であった。

#### 【0079】比較例8

末端にボロン酸基を有するエチレンープロピレン共重合体5gの代わりにスチレンーイソプレンースチレンブロック共重合体水添物(スチレン含量35%、MI2g/10分、水添率95%)5gを用いた他は実施例3と同様にしてフィルムを得た結果、ブロック共重合体の平均粒径5μm、ヘイズは35%、射出成形した試料片のノッチ付きIzod衝撃強度は4.5Kgf・cm/cm 40²であった。

【0080】実施例7

24

末端にボロン酸基を有するポリプロピレン5gの代わり に合成例10の末端にボロン酸基を有するポリスチレン5gを用いた他は、実施例1と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のポリスチレンの平均分散粒径は0.5μm、ヘイズ32%であった。

#### [0081]比較例9

末端にボロン酸基を有するポリプロピレン5gの代わりにMI2g/10分のポリスチレン5gを用いた他は、実施例1と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のポリスチレン平均分散粒径は5μm、ヘイズは85%であった。

#### 【0082】実施例8

末端にボロン酸基を有するポリプロピレン5gの代わりに合成例11の末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有するポリメチルメタクリレート5gを用いた他は、実施例1と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のポリメチルメタクリレートの平均分散粒径は0.08μm、フィルムのヘイズは8%であった。

#### 【0083】実施例9

20 末端にボロン酸基を有するポリプロピレン5gの代わりに合成例12の末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有するポリメチルメタクリレート5gを用いた他は、実施例1と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のポリメチルメタクリレートの平均分散粒径は0.1μm、フィルムのヘイズは11%であった。

#### 【0084】実施例10

末端にボロン酸基を有するポリプロピレン5gの代わり に合成例13の末端にボリン酸基を有するポリメチルメ タクリレート5gを用いた他は、実施例1と同様にして フィルムを得たところ、フィルム中のポリメチルメタク リレートの平均分散粒径は0.1μm、フィルムのヘイズは10%であった。

#### 【0085】比較例10

末端にボロン酸基を有するポリプロピレン5gの代わりにMIO.5g/10分の通常のポリメチルメタクリレート5gを用いた他は、実施例1と同様にしてフィルムを得たところ、フィルム中のポリメチルメタクリレートの平均分散粒径は2.5μm、フィルムのヘイズは72%であった。

40 [0086]

【表1】

		組	沿		成分(B)		
	成分(A)	成分(B)	成分(C)	ドーン	結合形態	官能基量	M
	~~			ポリマー			
	(重量)	(重量))	(鹿			(meq/g)	(g/1)
実施例1	EVOH(9)	PP(合成例2)(1)	•	P P %1	末端ボロン酸基	0.025	4
比較例 1	EVOH(9)	PP(MI=4)(1)	ı	дд	ı	I	4
, 2	EVOH(9)	PP(MI=4)(1)	ホウ酸	РР	1	I	4
رن دن	EVOH(10)	ı	ı	ı	I	ı	
実施例2	EVOH(1)	PP(台成钢2)(1)	PP(MI=1.5)(8)	РР	末端ボロン酸基	0.025	4
比較例4	EVOH(1)	比較例4 EVOH(1)   PP(MI=4)(1)	PP(MI=1, 5)(8)	РР	-	- 1	4

[0087]

【表2】

		フィルム中の成分	フィル	ムの特性
		(A)または、成分	ヘイズ	<b>※</b> 2
		(B)の分散粒径	•	耐熱水性
		(μm)	(%)	
実施例	1	O. 3(Bの分散位径)	1 5	0
比較例	1	5 (Bの分散位径)	4 3	×
"	2	5 (Bの分散位径)	4 0	×
"	3	_	-	×
実施例	2	O. 3(Aの分散位径)	1 3	0
比較例	4	6 (Aの分散位径)	4 0	×

※2 〇・・・・・耐熱水性良好、変形なし ×・・・・・耐熱水性良好、変形あり

[0088] [表3]

		組			成分(B)		
	成分(A)	成分(A) 成分(B)	成分(C)	とーシ	結合形態	官能基量	MI
				ポリマー			
	(食養)	(電子)	(重重)			(meq/g)	(g/10∯)
実施例3	EVOH(9)	EP(合成例4)(1)	ı	E P#3	末端ボロン酸基	0.018	1.5
, 4	EV0H(8)	EP(合成例4)(2)	i	EP	末端ボロン酸基	0.018	1.5
比較例5	EVOH(8)	EP(MI=2)(2)	I	ЕР	ı	I	23
実施例5	EVOH(9)	LDPE(台成例6)(1)	. 1	LDPE#4	末端ボロン酸基	0.035	2
北較例6	EV0H(9)	LDPE(MI=2)(1)	ı	LDPE	ì	ı	2
L "	EV0H(10)	I	1	ı	ı	I	ŀ
実施例6	EVOH(9)	SEPS(合成例14)(1)	ı	SEPS#5	観ばロン酸エチレングリコール	0.028	2
					エステル基	-	
比較例8	EVOH(9)	SEPS(MI=2)(1)	1	SEPS	ı	I	2
% ₩	3 EP	・・・・エチレンープロピレン共重合体	-プロピレン	/共重合体			

※4 LDPE・・・・低密度ポリエチレン

※5 SEPS・・・・スチレンーイソプレンースチレンブロック共重合体水添物

【0089】 【表4】

31

			J.L.	
		フィルム中	ヘイズ	耐衝擊性
		の成分(B)	(%)	(Kgf.cm
		分散粒径	·	/cm²)
		(µm)		(20°C)
実施例	3	0. 4	4 0	2 5
"	4	0.4	65	破壊せず
比較例	5	7	83	9
実施例	5	0. 4	12	12
比較例	6	4	20	3. 5
"	7	-	_	2. 1
実施例	6	0.3	13	23
比較例	8	5	3 5	4. 5

【0090】 【表5】

10

(

		組成			成分(B)		
	成分(A)	成分(B)	成分(C) ペー	マーン	結合形態	官能基量	MI
			-	ポリマー			
	(重量)	(重量)	(重量部)			(meq/8) $(g/10#)$	(g/10#)
実施例 7	EVOH(9)	PSt(合意例10)(1)	ī	PSt %6	末端ボロン酸基	0.013	1.5
<b>光較倒</b> 9		EVOH(9) PSt(MI=2)(1)	I	PS t	ı	ı	1.5
実施例 8		EVOH(9) PMMA(合成的11)(1)	ł	PMMA%7	末端ポロン酸エチレングリコール	0.03	0.5
					エステル基		
6 "	EVOH(9)	EVOH(9)   PMMA(合成例12)(1)	ı	PMMA	末端ボロン酸エチレングリコール	0.03	0.5
				-	エステル基		
/ 10		EVOH(9) PMMA(合成例13)(1)	ſ	PMMA	末端ボリン酸基	0.03	0.5
<b>北較倒</b> 10		EVOH(9) PMNA(MI=0.5)(1)	ı	PMMA	-	ł	0.5

※6 PSt ・・・・・ポリスチレン※7 PMMA・・・・ポリメチルメタクリレート

【0091】 【表6】

	フィルム中	
	の成分(B)	ヘイズ
	の分散粒径	
	(µm)	(%)
実施例 7	0. 5	3 2
比較例 9	5	8 5
実施例 8	0.08	8
<b>″</b> 9	0. 1	11
" 10	0. 1	10
<b>比較例10</b>	2. 5	7 2

40

【0092】合成例3-1

末端に二重結合を有するポリプロピレンの合成フィーダーに窒素導入管を備えたスクリュー径25mm ゆの二軸セグメント式押出機にポリプロピレン(MI0.25g/10分、密度0.90)を供給し、下記の条件で押出しペレット化を行った。

温度条件(℃):C 1/C 2/C 3/C 4/C 5/ダイ = 250/370/370/350/270/210

吐出量: 1. 45Kg/h

スクリュー回転数:235rpm

窒素流量:5L/分

得られたペレットをヘキサンに1日浸漬後、乾燥することにより、二重結合量0.012meq/g, MI1 2.4g/10分のポリプロピレンを得た。

【0093】合成例3-2

末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有する ポリプロピレンの合成冷却器、撹拌機および滴下ロート 付きセパラブルフラスコに合成例3-1の末端に二重結 合を有するポリプロピレン1000g、デカリン200 0gを仕込み、室温で減圧することにより脱気を行った 20 後、窒素置換を行った。これにホウ酸トリメチル40 g、ボランートリエチルアミン錯体2.9gを添加し、 200℃で4時間反応後、蒸留器具を取り付け、さらに メタノール100m1をゆっくり滴下した。メタノール 滴下終了後、減圧蒸留により、メタノール、ホウ酸トリ メチル、トリエチルアミン等の低沸点の不純物を留去し た。さらにエチレングリコール31gを添加し、10分 間撹拌後、アセトンに再沈し、乾燥および粉砕すること により、ボロン酸エチレングリコールエステル基量0. 012meq/g、MI13g/10分のポリプロピレ 30 ンを得た。

【0094】合成例3-3

末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有する 超低密度ポリエチレン (ULDPE) の合成:冷却器、 撹拌機および滴下ロート付きセパラブルフラスコに末端 に二重結合を有する超低密度ポリエチレン (MI4g/ 10分、密度0.89、二重結合量0.048meq/ g) 1000g、デカリン2500gを仕込み、室温で 減圧することにより脱気を行った後、窒素置換を行っ た。これにホウ酸トリメチル78g、ボランートリエチ 40 ルアミン錯体5.8gを添加し、200℃で4時間反応 後、蒸留器具を取り付け、さらにメタノール100m1 をゆっくり滴下した。メタノール滴下終了後、減圧蒸留 により、メタノール、ホウ酸トリメチルトリエチルアミ ン等の低沸点の不純物を留去した。さらにエチレングリ コール31gを添加し、10分間撹拌後、アセトンに再 沈し、乾燥および粉砕することにより、ボロン酸エチレ ングリコールエステル基量0.27meg/g、MI3 g/10分の超低密度ポリエチレンを得た。

【0095】合成例3-4

末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有する 高密度ポリエチレンの合成:冷却器、攪拌機および滴下 ロート付きセパラブルフラスコに末端に二重結合を有す る髙密度ポリエチレン(MIO.5g/10分、密度 0.957、末端二重結合量0.04meq/g)80 0g、デカリン2500gを仕込み、室温で減圧すると とにより脱気を行った後、窒素置換を行った。これにホ ウ酸トリメチル59g、ボランートリエチルアミン錯体 4.3 g を添加し、200℃で4時間反応後、蒸留器具 を取り付け、さらにメタノール100mlをゆっくり滴 下した。メタノール滴下終了後、減圧蒸留により、メタ ノール、ホウ酸トリメチル、トリエチルアミン等の低沸 点の不純物を留去した。さらにエチレングリコール31 gを添加し、10分間攪拌後、アセトンに再沈し、乾燥 および粉砕することにより、ボロン酸エチレングリコー ルエステル基量0.033meq/g、MIO.15g /10分の高密度ポリエチレンを得た。

36

【0096】実施例3-1

スクリュー径25mmのの二軸セグメント式押出機に、合成例3-3の末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有する超低密度ポリエチレン20重量部およびクラレ製エバールL101(エチレン含量27モル%、ケン化度99.7モル%、含水フェノール中30℃における極限粘度1.1d1/gのEVOH)80重量部を供給し、下記の条件で押出しペレット化を行った。ペレット中の超低密度ポリエチレンの分散粒径は0.1μmであった。

温度条件(<u>°</u>C):C1/C2/C3/C4/C5/ダイ =220/220/220/220/220/220

・ 吐出量:2 K g / h

スクリュー回転数:115rpm

得られたペレットを射出成形により、試験片を作製し、 この試験片の−40℃におけるノッチ付きIzod衝撃 強度は12Kgf・cm/cm²であり、−40℃にお ける落球衝撃強度は300Kgf・cm以上であった。 落球衝撃強度はJISK7211によって測定した。

【0097】実施例3-2
スクリュー径25mmゆの二軸セグメント式押出機に、合成例3-4の末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有する高密度ポリエチレン20重量部およびクラレ製エバールL101(エチレン含量27モル%、ケン化度99.9モル%、含水フェノール中30℃における極限粘度1.1d1/gのEVOH)80重量部を供給し、下記の条件でペレット化を行った。ペレット中の高密度ポリエチレンの分散粒径は0.2μmであった。温度条件(℃):C1/C2/C3/C4/C5/ダイ=240/240/240/240/240/240

スクリュー回転数:115грm

50 得られたペレットを射出成形により、試験片を作製し、

この試験片の-40℃におけるノッチ付けIzod衝撃 強度は6. 1 K g f ・c m / c m²であり、−40℃に おける落球衝撃強度は110Kgf・cmであった。 【0098】実施例3-3

末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有する 超低密度ポリエチレンの代わりに、合成例3-2の末端 にボロン酸エチレングリコールエステル基を有するポリ プロピレンを用い、実施例3-1と同様の試験をおこな った。その結果 I z o d強度は4.5 Kgf·cm/c m'であり、落球衝撃強度は73Kgf・cmであっ た。ペレット中のポリプロピレンの分散粒径は0.2μ mであった。

#### 【0099】比較例3-1

実施例3-1において末端にボロン酸エチレングリコー ルエステル基を有する超低密度ポリエチレン20重量部 の代わりに合成例3-3で用いた末端に二重結合を有す る超低密度ポリエチレンを用い、実施例3-1と同様の 試験を行った。その結果 I z o d 衝撃強度は3.8 K g f・cm/cm<sup>2</sup>であり、落球衝撃強度は10Kgf・ cmであった。ペレット中の超低密度ポリエチレンの分 20 散粒径は6μmであった。

#### 【0100】比較例3-2

実施例3-2において末端にボロン酸エチレングリコー ルエステル基を有する高密度ポリエチレン20重量部の 代わりに、合成例3-4で用いた末端に二重結合を有す る高密度ポリエチレンを用い、以下実施例3-2と同様 の試験を行った。その結果 I z o d強度は3.5 Kgf ・cm/cm²であり、落球衝撃強度は5Kgf・cm **/cmであった。ペレット中の高密度ポリエチレンの分** 散粒径は10μmであった。

#### 【0101】比較例3-3

実施例3-3において末端にボロン酸エチレングリコー ルエステル基を有するポリプロピレンの代わりに、合成 例3-1で用いた末端に二重結合を有するポリプロピレ ンを用い、実施例3-3と同様の試験を行った。その結 果 I z o d 強度は2. 8 K g f · c m / c m'であり、 落球衝撃強度は8 K g f · c m であった。ペレット中の ポリプロピレンの分散粒径は5μmであった。

#### 【0102】比較例3-4

クラレ製エバールL101 (エチレン含量27モル%、 ケン化度99. 7モル%、含水フェノール中30℃にお ける極限粘度1.1dl/gのEVOH)を射出成形に より、試験片を作製し、この試験片の−40℃における ノッチ付き Izod衝撃強度は1.8 Kg・f・cm/ cm²であり、-40℃における落球衝撃度は54Kg ・f・cmであった。

#### 【0103】実施例3-4

スクリュー径25mmφの二軸セグメント式押出機に、 合成例3-3の末端にボロン酸エチレングリコールエス

6-ナイロン {ポリ (カプロラクタム-ラウリロラクタ ム) 共重合体10重量部、ラウリロラクタム含有量35 重置%、MI(210℃、荷重2160g)8g/10 分) およびクラレ製エバールL101 (エチレン含量2 7モル%、ケン化度99.7モル%、含水フェノール中 30℃における極限粘度1.1 d l/gのEVOH)8 0重量部を供給し、下記の条件で押出しペレット化を行

38

温度条件(°C): C1/C2/C3/C4/C5/ダイ  $10 \cdot = 220/220/220/220/220/220$ 吐出量:2Kg/h

スクリュー回転数: 115 r p m

得られたペレットをT-ダイを備えた20 φ押出機によ り厚さ50μmのフィルムを製造した。このフィルム片 (5 cm×1 cm) に5%の歪をかけた状態で、40℃ のトルエンに30分間浸漬した結果、クラックは発生せ ず、耐ストレスクラック性は良好であった。

#### 【0104】実施例3-5

スクリュー径25mm φの二軸セグメント式押出機に、 実施例3-1のブレンド物のペレット5重量部、PAX ON社製Q450(高密度ポリエチレン)90重量部お よび三井石油化学製アドマーNF450A(接着剤) (無水マレイン酸変性ポリエチレン) 5重量部を供給 し、下記の条件で押出しベレット化を行った。 温度条件(°C): C1/C2/C3/C4/C5/ダイ = 2 4 0 / 2 4 0 / 2 4 0 / 2 4 0 / 2 4 0 / 2 4 0 吐出量:2Kg/h

スクリュー回転数:115 грm

得られた、ペレットを射出成形により厚さ6.2mmの 30 試験片を作製し、この-40℃でノッチ付き Izod衝 撃試験を行ったところ、 Izod衝撃強度は14.4K gf·cm/cm'であった。

#### 【0105】実施例3-6

PAXON社製Q450(高密度ポリエチレン)90重 量部、クラレ製エバールL101 (EVOH) 5重量部 および三井石油化学製アドマー(登録商標)NF450 A 5重量部を40 中一軸押出機フィーダーに供給し、 ブレンドペレット化を行った。内径65mmφの押出機 I、内径40mmφの押出機II、内径40mmφの押出 機III、内径40mmφの押出機IVを備え、押出機I、I I、IIIにあっては溶融材料が各々二層に分岐後、押出機 IVより溶融押出された樹脂層に押出機IIIよりの樹脂、 押出機IIよりの樹脂、押出機Iよりの樹脂と順次合流さ せるタイプのフィードブロック式四種七層共押出装置を 用い、押出機Iには(P1)層樹脂としてPAXON社 製Q450(高密度ポリエチレン)、押出機IIには(P 2) 層樹脂として上記ブレンドペレット100重量部お よび合成例3-4の末端にボロン酸エチレングリコール エステル基を有する高密度ポリエチレン4重量部、押出 テル基を有する超低密度ポリエチレン10重量部、変性 50 機IIIには(P¸)層樹脂として三井石油化学製アドマー

(登録商標) NF450A、押出機IVには( $P_4$ ) 樹脂層としてクラレ製エバールL101を供給し、ダイ温度240°C、引き取り速度1 m/分で共押出しを行い、( $P_1$ ) / ( $P_2$ ) / ( $P_3$ ) / ( $P_4$ ) / 20  $\mu$  m ( $P_4$ )

【0106】比較例3-5

実施例3-6において末端にボロン酸エチレングリコールエステル基を有する髙密度ポリエチレンを用いないで、以下実施例3-6と同様な試験を行ったところ、シ\*

\* ート中央に波状模様が発生し、膜面は不良であった。 【0107】

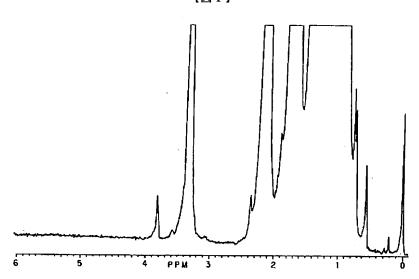
【発明の効果】本発明によれば、相溶性および透明性の 優れた、さらには機械的特性の優れた樹脂組成物が得ら れる。

#### 【図面の簡単な説明】

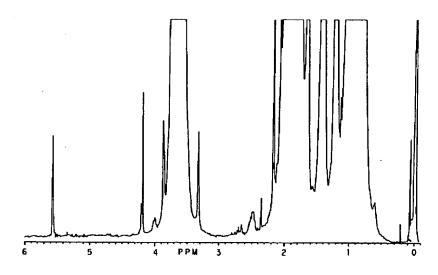
【図1】合成例2により得た末端にボロン酸基を有するポリプロピレンの270MHz'H-NMRチャートを示す。

10 【図2】合成例11により得た末端にボロン酸エステル 基を有するポリメチルメタクリレートの270MHz<sup>1</sup> H-NMRチャートを示す。

【図1】



【図2】



#### フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

FΙ

C 0 8 L 101/02

C 0 8 L 101/02

(56)参考文献 特開 平4-149236 (JP, A)

特開 平4-211443 (JP, A)

特開 平3-227344 (JP, A)

特開 平2-166146 (JP, A)

特開 昭60-238345(JP, A)

特開 平6-200172 (JP, A)

#### (58)調査した分野(Int.Cl.', DB名)

C08L 23/08

C08L 23/26

C08L 29/04

C08L 47/00

CO8L 101/02

CO8F 8/42

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.